

金属材料からの軽量化 次世代プラスチックめっきプロセス

Weight Reduction from Metallic Substrates, Plating Process on Plastic for Next Generation

トップゼクロムPLUSプロセス

TOP ZECROM PLUS PROCESS

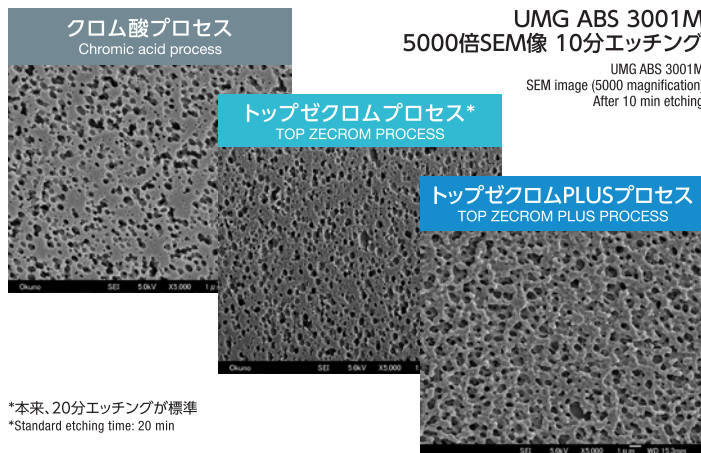
- 環境負荷物質であるクロム酸および高価なパラジウムを使用しない
Not use environmentally damaging chromic acid, not use expensive palladium
- 従来プロセスと比較して大幅な工程短縮を実現
Greatly can shorten the number of steps if compared with conventional process
- ポリ塩化ビニル製の治具を使用した場合でも、治具にめっきが析出しない
Prevent deposition on jigs even if polyvinyl-chloride made jigs are used
- 二色成形品に対応
Applicable to two-color molded plastic
- 高い密着性
Ensure high adhesion

高いエッチング力

Strong etching power

治具へのめっき析出を抑制

Prevent deposition on jigs



処理工程

Process

